

杭州立昂微电子股份有限公司

2021 年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,000.00万元至64,000.00万元，同比增长192.14至216.90%。

● 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,700.00万元至59,700.00万元，同比增长264.20%至297.49%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况：同比上升

1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,000.00万元至64,000.00万元，与上年同期相比，将增加38,804.23万元至43,804.23万元，同比增长192.14至216.90%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,700.00万元至59,700.00万元，与上年同期相比，将增加39,680.72万元至44,680.72万元，同比增长264.20%至297.49%。

（三）本次预计的公司业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：20,195.77万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：15,019.28万元。

（二）每股收益：0.55元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

报告期内，受益于国家政策扶持、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车、智能经济快速发展带动的下游需求持续增加，公司所处行业市场景气度不断提升，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，产能不断释放，主要产品产销量大幅提升；同时通过优化产品结构，加强成本费用管控力度，适时提高产品售价，使得公司营收同比大幅增长，盈利能力显著提升。

1、生产规模效益提升明显。公司之前较早布局且完成了6英寸、8英寸及12英寸硅片新产线建设，实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升，较为充分地满足了目前不断趋热的市场需求，公司各生产线满负荷运转，销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升。

2、产品结构得到进一步优化。公司持续加大新产品新技术的开发力度，持续推进优质客户开拓，并加大与战略级客户的合作力度，进一步优化了产品结构。12英寸硅片方面，经过前期的客户拓展和产品验证，技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路，图像传感和功率器件芯片覆盖所有客户的技术节点且已大规模出货；8英寸硅片产销量进一步放大，市场占有率进一步提升；半导体功率器件芯片方面，车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升；化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升。

3、管理效率得到进一步提升。公司通过管理提升和精益化生产，在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著，有效的提升了产能与品质，降低了成本费用，增强了公司的盈利能力；

4、适时提高产品售价。公司依据市场供需状况和原辅料的采购成本变动情况，适时进行了产品价格调整。

（二）非经常性损益的影响

公司本报告期内非经常性损益有所减少，主要是政府补助减少所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022年1月18日